

1-1734260-0 **!** 即将停产

TE 内部编号 1-1734260-0

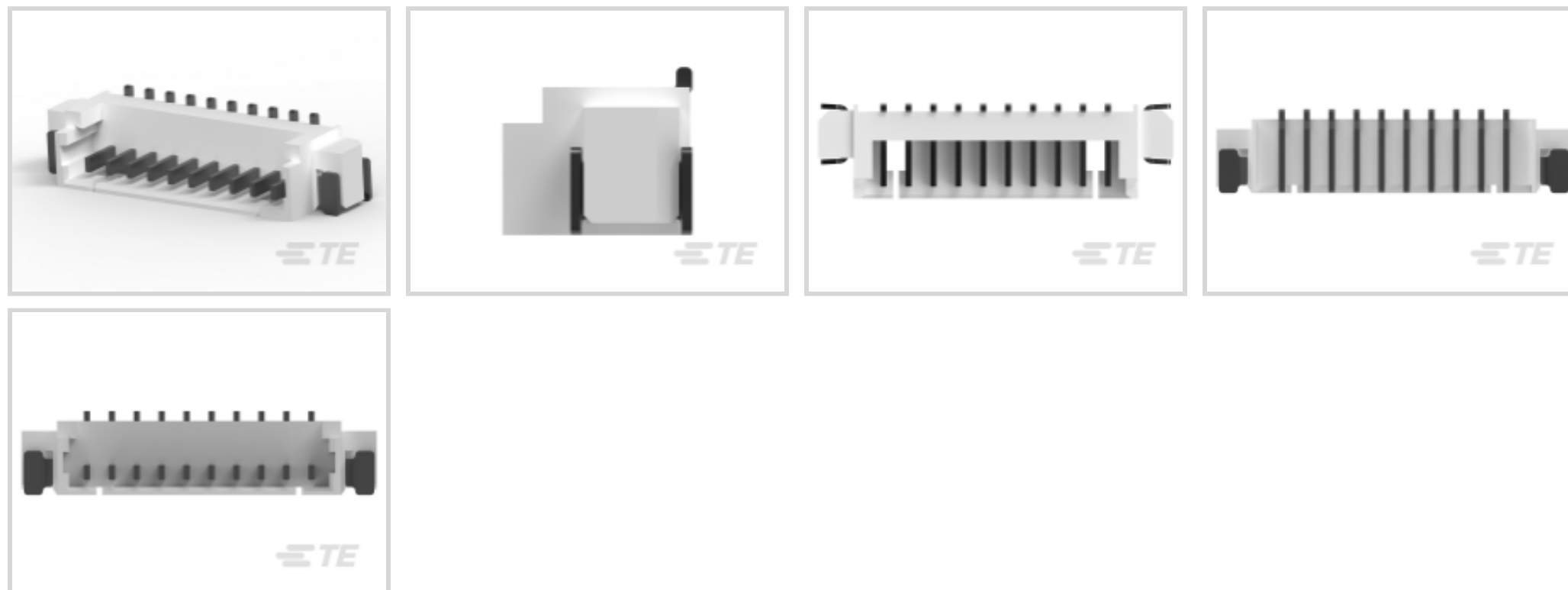
TE 内部产品描述 1.25 WTB HDR SMT, 10 POS

AMP HPI 1.25 mm Headers

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > AMP HPI 1.25 mm Headers



连接器系统: 线到板

位数: 10

行数: 1

中心线 (间距): 1.25 mm [.049 in]

PCB 安装方向: 垂直

[所有 AMP HPI 1.25 mm Headers \(0\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
接头类型	部分带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头

结构特性

连接器端子负载状态	满载
位数	10
行数	1
PCB 安装方向	垂直

电气特征

工作电压	125 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm [100 μin]
------------------	--

端子布局	直插式
------	-----

对接公端宽度	.74 mm
--------	--------

对接公端厚度	.3 mm[.012 in]
--------	----------------

端子接合区域电镀材料厚度	1.27 μm [50 μin]
--------------	---

PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
--------------------	----

端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
---------------	----

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
----------------	---

端子基材	磷青铜
------	-----

端子接触部电镀材料	镍
-----------	---

端子类型	插针
------	----

端子额定电流（最大值）	3 A
-------------	-----

端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.3 mm[.012 in]
-------------	----------------

每个柱体的端接数（最大值）	3
---------------	---

矩形端接柱体和尾部宽度	.35 mm[.014 in]
-------------	-----------------

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

接合对准类型	极化, 极化
--------	--------

接合固定	不带
------	----

PCB 安装固定类型	焊钉
------------	----

连接器安装类型	板安装
---------	-----

接合对准	带有
------	----

PCB 安装对准	不带
----------	----

PCB 安装固定	带有
----------	----

壳体特性

外壳材料	高温热塑塑料
------	--------

中心线（间距）	1.25 mm[.049 in]
---------	------------------

尺寸

连接器长度	17.79 mm[.7 in]
-------	-----------------

连接器高度	4.75 mm[.187 in]
-------	------------------

连接器宽度	4.25 mm[.167 in]
-------	------------------

使用环境

工作温度范围	-25 – 85 °C[-13 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	1000
------	------

封装方法	Reel
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
------	------------------------------

焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸

1.25 WTB HDR SMT, 10 POS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1734260-0_O.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1734260-0_O.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1734260-0_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。



数据表/目录页

[HPI Connectors QRG](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本